

Rúbrica Holística para Evaluar Análisis de Métodos de Trabajo en Ingeniería Industrial

Rúbrica Holística | Ingeniería | Ingeniería industrial | 4 niveles

Descripción

Esta rúbrica está diseñada para evaluar el análisis integral de métodos de trabajo realizado por estudiantes universitarios de Ingeniería Industrial, valorando la comprensión, aplicación y presentación del análisis en su conjunto.

Rúbrica

Rúbrica Holística para Evaluar Análisis de Métodos de Trabajo en Ingeniería Industrial

Esta rúbrica está diseñada para evaluar el análisis integral de métodos de trabajo realizado por estudiantes universitarios de Ingeniería Industrial, valorando la comprensión, aplicación y presentación del análisis en su conjunto.

Aspectos a Evaluar	Criterios de Valoración	Retroalimentación Docente
Comprensión del método de trabajo	Demuestra comprensión clara y precisa del método de trabajo analizado, identificando sus componentes y objetivos.	
Identificación de variables y factores clave	Reconoce correctamente las variables y factores críticos que afectan la eficiencia y eficacia del método.	
Análisis crítico y evaluación	Realiza un análisis detallado y crítico, señalando fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora del método.	
Aplicación de herramientas y técnicas de ingeniería	Emplea adecuadamente técnicas y herramientas propias de la ingeniería industrial para el análisis del método.	
Coherencia y estructura del informe	Presenta el análisis de forma estructurada, lógica y coherente, facilitando la comprensión global del trabajo.	
Claridad y precisión en la comunicación	Comunica ideas de manera clara, precisa y profesional, utilizando terminología adecuada del área.	
Originalidad y aportes personales	Incluye aportes originales y reflexiones personales fundamentadas que enriquecen el análisis del método.	

Aspectos a Evaluar	Criterios de Valoración	Retroalimentación Docente
Integración de fuentes y referencias	Incorpora correctamente fuentes bibliográficas y referencias técnicas que sustentan el análisis realizado.	